

出展のご案内

第39回 インターネプコン ジャパン

エレクトロニクス製造・実装展

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、弊社はこの度、下記の通りネプコンジャパン 2025(第39回インターネプコンジャパン)に出展致しますので、ご案内致します。

ぜひとも貴殿に、“進化した非接触はんだ付け装置 S-WAVE”をご覧いただきたく、ご案内申し上げます。尚、展示会場への入場には、来場者1名につき、1枚の招待券が必要です。皆様お誘いあわせの上、是非ご来場ください。弊社社員一同、ご来場を心よりお待ちしております。

敬具

記

会 期 : 2025年1月22日(水)~1月24日(金)

時 間 : 10:00 ~ 17:00

会 場 : 東京ビックサイト 東展示棟

小間番号 : E1-15

e 招待券 : [来場者登録はこちら](#)

[出展製品のご紹介]

“S-WAVE FA シリーズ”自動非接触はんだ付け装置弊社特許技術による磁気集中器を用いた非接触加熱で従来のはんだ付け装置では困難な箇所へのはんだ付け、はんだボール、ボイド改善等、はんだ品質向上にも貢献します。また、新開発した“温度検査”、“自動清掃”で日常点検を自動化し、はんだ付けを含めた全ての工程を自動化できます！

[日経新聞の記事はこちら](#)

“S-WAVE FBA シリーズ”新製品を初出展！下からはんだ付けに加えてローダ/アンローダを搭載しており、前工程、後工程と連動させることでインライン化に貢献します。また、ローダの搬送幅を自動で切り替える機能を備えており、多品種生産への対応もサポートします！



“日常点検自動化機能”搭載機種

[ブース実演内容]

- ・ S-WAVE FA シリーズ、新製品の FBA シリーズより、自動はんだ付け装置による高熱容量端子、コネクタ端子の基板実装のデモを行います。
- ・ 日常点検装置 S-COPE、自動清掃機能の実物展示
- ・ 弊社の特許技術である様々な磁気集中器の 3D プリンター出力品の展示

以上